

2021-2026年中国印制电路板行业投资分析及发展战略研究咨询报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2021-2026年中国印制电路板行业投资分析及发展战略研究咨询报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/channel/dlsb/663223.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

印制电路板(Printed circuit boards)，又称印刷电路板，是电子元器件电气连接的提供者。受益于全球PCB产能向中国转移以及下游蓬勃发展的电子终端产品制造的影响，近年我国PCB行业增速明显高于全球PCB行业增速，2017年和2018年中国PCB产值增长率分别为9.6%及10%，2019年在全球PCB总产值下降1.7%的情况下中国PCB产值仍实现了0.7%的增长，产值达到329亿美元。

2009-2024年中国PCB产值及增速

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 PCB产业改需概述

第一节 PCB的介绍

一、PCB的定义

二、PCB的分类

三、PCB的历史

第二节 PCB的产业链

一、PCB产业链的构成

二、产业链中的产品介绍

第二章 2016-2020年国际PCB产业发展分析

第一节 全球PCB产业发展概况

一、国际重点PCB制造企业发展概述

二、全球PCB工业发展分析

三、全球PCB产业的格局变化

四、国际柔性电路板行业的发展

五、国外印制电路板制造技术的发展

六、全球PCB行业发展分析及预测

第二节 美国

一、美国PCB产业的发展概况

二、美国PCB主要生产厂家的发展

三、2016-2020年北美印刷电路板发展现状

第三节 欧洲

一、欧洲PCB产业发展概况

二、2016-2020年德国PCB产业的发展

三、2016-2020年欧洲PCB行业发展分析

第四节 日本

一、日本PCB产业的发展阶段

二、日本PCB产业的发展回顾

三、2016-2020年日本PCB产业的发展

四、日本领先PCB厂商发展高端路线

第五节 台湾地区

一、台湾PCB产业的发展

二、台湾PCB企业在大陆市场的发展动态

第三章 2016-2020年中国PCB产业发展分析

第一节 我国PCB产业的发展概况

一、我国PCB产业的产值及产能

二、我国PCB产业的产品结构

三、我国PCB行业配套日渐完善

四、我国PCB行业的发展

五、我国PCB产业的发展机遇

第二节 PCB产业竞争力分析

海区域，形成了台资、港资、美资、日资以及本土内资企业多方共同竞争的格局。其中，外资企业普遍投资规模较大，生产技术和产品专业性都有一定优势；内资企业数量众多，产业集中度低，在规模和技术水平上与外资相比仍存在差距。

2019年中国PCB企业排名

一、竞争对手

二、替代品

三、潜在进入者

四、供应商的力量

第三节 HDI市场发展分析

一、HDI市场容量

二、HDI市场供求

三、HDI市场趋势

第四节 我国PCB产业发展问题及对策

一、我国PCB产业与国外存在的差距

二、PCB产业发展面临的挑战

三、PCB产业持续发展的措施

四、PCB产业需发展民族品牌

第四章 PCB制造技术的研究

第一节 PCB芯片封装焊接方法及工艺流程的阐述

- 一、PCB芯片封装的介绍
- 二、PCB芯片封装的主要焊接方法
- 三、PCB芯片封装的流程

第二节 光电PCB技术

- 一、光电PCB的概述
- 二、光电PCB的光互连结构原理
- 三、光学PCB的优点
- 四、光电PCB的发展阶段

第三节 PCB技术的发展趋势

第五章 2016-2020年PCB上游原材料市场分析

第一节 铜箔

第二节 环氧树脂

第三节 玻璃纤维

第六章 2016-2020年PCB下游应用领域分析

第一节 消费类电子产品

第二节 通讯设备

第三节 汽车电子

第四节 LED照明

第七章 2016-2020年国外重点PCB制造商介绍

第一节 日本企业

- 一、日本揖斐电株式会社(IBIDEN)
- 二、日本旗胜 (Nippon Mektron)
- 三、日本CMK公司

第二节 美国企业

- 一、MULTEK
- 二、美国TTM
- 三、新美亚 (SANMINA-SCI)
- 四、惠亚集团 (Via systems)

第三节 韩国企业

- 一、三星电机 (SamsungE-M)
- 二、永丰 (Young Poong Group)
- 三、LG Electronics

第四节 台湾企业

一、欣兴电子

二、健鼎科技

三、雅新电子

第八章 2016-2020年中国PCB上市公司介绍

第一节 沪电股份

一、公司简介

二、沪电股份经营状况分析

第二节 天津普林

一、公司简介

二、天津普林经营状况分析

第三节 生益科技

一、公司简介

二、生益科技经营状况分析

第四节 超声电子

一、公司简介

二、超声电子经营状况分析

第五节 超华科技

一、公司简介

二、超华科技经营状况分析

第九章 2021-2026年PCB行业投资分析及前景预测

第一节 2021-2026年PCB投资分析「AK LZX」

第二节 2021-2026年PCB产业发展前景预测

详细请访问：<https://www.huaon.com/channel/dlsb/663223.html>